

亿邦行（北京）科技有限公司

회사 소개

회사 소개

Yibanghang(Beijing)Technology Co.Ltd는 2017년4월12일 설립후
중한무역 기술도입 현지화 생산을 통해 중국시장을 키워가기위해
노력해왔습니다. 자사는 진심으로 LCD/LED/MINI LED/OLED 전자제품
신에너지 신소재자재에 기술실력있는 업체와 합작하여 공동 발전을
위해 노력하고자 합니다.

회사 연혁

- 2017년4월12일 설립 자본금 300만(RMB)
- 2017년5월 한국LIS와 레이저 절단장비 대리계약 체결
- 2017년6월 성도BOE 합비BOE 레이저절단장비 납품 수량 10대
- 2017년6월-2019년 소주가마재료유한공사 도자기 부품 BOE합비
공장 납품
- 2017-현재 BOE합비 성도 중경 면양 공장내부 자판기 운영권 획득
- 2022년2월 한국엠바디텍(EMBODYTECH)과 페럴린 코팅 장비 대리
계약 체결

한국 업체

Yibanghang(Beijing)Technology

합작 방식

대리판매 단계

합자 합작 단계

기술 교류

국내외 매출 실적

제품 대리 계약

기술 투자 가능성 확인

기술 투자 지분

기술력 확인

시장성 경쟁력 확인

매출 실적 달성

벤처 투자 유치

투자 지분

제
선
품
별

합작사 설립

亿邦行（北京）科技有限公司

Thank You !

대표 : 윤영찬

회사 전화:400-668-3396

HP : 13311068609

E-mail:yongcanyin@189.cn